



FIBRE based
solutions

PTS SYMPOSIUM

PTS Wellpappe Symposium



Datum

07. & 08. Mai 2024



Gebühren

1.300,00 €



Veranstaltungsleitung

Benjamin Hiller
Martin Röllig



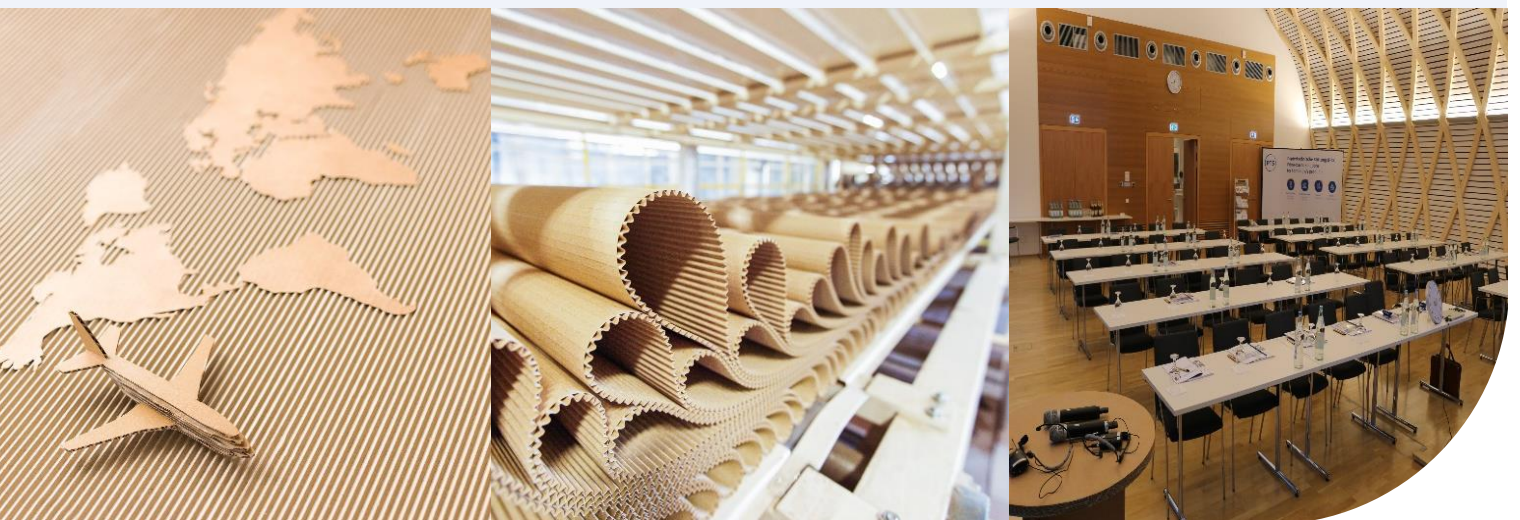
Enthaltene Leistungen

- Teilnahme an der Veranstaltung
- Tagungsunterlagen
- Stadtführung
- Gemeinsames Abendessen



Ort

Institut für Holztechnologie
Zellescher Weg 24, 01217 Dresden





PTS Wellpappe Symposium

IHD Konferenzcenter, Dresden

07. & 08. Mai 2024



Dienstag, 07.05.2024

10:00	Eröffnung der Tagung & Begrüßung <i>Benjamin Hiller - PTS</i> <i>Martin Röllig - PTS</i>
Markt und Trends	
10:15	Aktuelle Entwicklungen in der Wellpappenindustrie <i>Jonas Köhler – Verband der Wellpappen-Industrie</i>
10:45	Die Papierfabrik der Zukunft: Aufbruch in das Zeitalter der vollständigen Autonomie <i>Ulf Grohmann – Voith Paper</i>
11:15	Kaffeepause
11:45	Von Big Data zu Smart Packages: Verpackungs-Größenoptimierung im E-Commerce <i>Torsten Beyenbach – Paxly GmbH</i>
12:15	Wellpappaletten als ideale Mischung aus wirtschaftlicher Vernunft und ökologischer Verantwortung <i>Markus Kreimer – KraftPal GmbH</i>
12:45	Mittags- & Netzwerkpause

Produktionsprozesse	
13:45	Alternative Faserstoffe - Wellpappenrohapiere mit Gras <i>Heinz Kührt – Papierfabrik Meldorf GmbH & Co. KG</i>
14:15	Neuartige wässrige Primergeneration <i>Dr. Martin Schreiber – ACTEGA GmbH</i>
14:45	Modifizierte Stärken für höchste Verklebungsleistung bei maximaler Produktionsgeschwindigkeit <i>Ivo Baumann & Michael Stratemann – Cargill</i>
15:20	Kaffeepause
15:50	Impulsvortrag <i>Johannes Holubec – KPNB</i>
15:50	Stärkemessung neu definiert: Wartungsfreie Inline Messtechnik in der Wellpappenherstellung <i>Tien Duc Le – SensoTech GmbH</i>
16:20	Effizienz und Performance in Bezug auf die thermische Papiertrocknung im Bereich des Inkjet-Digitaldrucks <i>Dominic Meier – BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH</i>
17:00	Ende der Vorträge - Tag 1
18:00	Stadtführung & Gemeinsames Abendessen



FIBRE based solutions

PTS SYMPOSIUM

PTS Wellpappe Symposium

IHD Konferenzcenter, Dresden

07. & 08. Mai 2024



Mittwoch, 08.05.2024

09:00	Eröffnung des 2. Tages & Begrüßung <i>Benjamin Hiller - PTS</i> <i>Martin Röllig - PTS</i>
Innovationen	
09:15	Vorhersage des SCT aus Fasereigenschaften <i>Dr.-Ing. Heinz Joachim Schaffrath – TU Darmstadt</i>
09:45	Wellpappe mit integriertem Flammenschutz <i>Rule Niederstadt – Ecoatech GmbH</i>
10:15	Kaffeepause
10:45	Innovative Ansätze zur Lösung des Fachkräftemangels in der Wellpappenindustrie <i>Andre Schult – Peerox GmbH</i>
11:15	Materialien und Verpackungen aus Wellpappe für den direkten Lebensmittelkontakt <i>Volker Quaas – DS Smith Packaging Deutschland Stiftung & Co. KG</i>
11:45	Mittags- & Netzwerkpause

Verarbeitung	
12:45	2D Code Symbologien <i>Frank Debusmann – REA Elektronik GmbH</i>
13:20	Auswirkungen des Klebstoffeinsatzes auf verschiedene Varianten von E-Commerce-Verpackungen <i>Marcell van Meegen – Baumer hhs GmbH</i>
13:50	Kaffeepause
14:20	Rüstzeitreduzierung beim Stanzvorgang bei Wellpappestanzenmaschinen <i>Klaus Rommel – Karl Marbach GmbH & Co. KG</i>
14:50	Rillen von Wellpappe <i>Anke Nikowski – PTS</i>
15:20	Verabschiedung
15:30	Ende der Veranstaltung